



THERMOCHIP TFH

TFH ThermoChip łączy cechy izolacyjne rdzenia z ekstrudowanego styropianu i odpornych na wilgoć płyt fenolowych wewnętrznej powierzchni, tworząc panele o najwyższej jakości. Grubość rdzenia izolującego oraz inne składniki paneli mogą zostać dopasowane w zależności od wymagań obciążeniowych i izolacyjnych.

TYP PANELU	SKŁADNIKI				
	PIANKA IZOLACYJNA				
	40	50	60	80	100
TFH/9-40-19	N				
TFH/9-50-19		N			
TFH/9-60-19			N		
TFH/9-80-19				N	
TFH/9-100-19					N

Współczynnik przewodnictwa ciepła λ 0,035 W/mk

Współczynnik przepuszczania pary μ [bezwymiarowy] 100

Całkowita absorpcja wody <1,5%

TYP PANELU	PARAMETRY TECHNICZNE						TABELA OBCIĄŻEŃ					
	Przepuszczalność U [W/m ² K]	Odporność na parę wodną MNs/g	Wymiary			PESO Kg/m ²	[Kg/m ²] wygięcie = L/200			Rozstaw osi [mm]		
			Długość	Szerokość	Grubość		3 podpory	4 podpory	5 podpór	3 podpory	4 podpory	5 podpór
TFH/9-40-19	0,52	22	2440	600	69	19,9	220	335	450	1200	813	610
TFH/9-50-19	0,41	27,5	2440	600	79	20,2	260	400	530	1200	813	610
TFH/9-60-19	0,37	33	2440	600	89	20,5	305	455	615	1200	813	610
TFH/9-80-19	0,29	44	2440	600	109	21,2	365	553	712	1200	813	610
TFH/9-100-19	0,19	55	2440	600	129	21,9	520	705	910	1200	813	610

Uwaga: W celu uzyskania informacji na temat Euroclass Bs1d0 i Cs1d0 prosimy o kontakt.